

ご確認日	ご確認印	承認	審査	作成

御 打 合 議 事 録 (第 3 回)				
御 納 先	高エネルギー加速器研究機構 殿 (KEK殿)			
請 負 者	(株)日立テクノロジーアンドサービス (日立TS)			
件 名	DR輸送路電磁石設置 一式			
打 合 日 時	平成26年6月25日(水) 13:30~14:30			
打 合 場 所	KEK殿 1号館談話室2			
出席者	顧 客	菊池様、多和田様、飯田様、三増様、原田様、植田様、池田様		
	請 負 者	日立TS：小林、山下 山九プラントテクノ(株) (SPT)：中尾、細谷		
配布先	KEK殿×各1、日立TS×1、SPT×1			
議 題	本 文	担 当	期 限	
(主旨)	施工に係る諸事項の確認を行った。			
(資料)	日立TS ①打合覚書 (SPT作成2014年6月23日版)			
(議事)	1 資料①の再確認			
	(1) 資材等の保管場所：下記要領でご案内頂ける。	KEK殿		
	飯田様分：7/1(火)13:30、原田様分：別途ご連絡頂ける。	飯田様、原田様		
	(2) 溶接機用電源(3相AC200V)：電源棟内のブレーカを選定し、三増様に申し出ること(ブレーカON時は施設殿の御立会い要)	日立TS		
	(3) 天井クレーンの使用：日立TS手続き中(書類完了で即使用可)搬入口からの初搬入時はKEK殿の講習を受講のこと。	日立TS		
	(4) LINAC側への立入：停電情報(日程表等)をご支給頂ける。	KEK殿		
	(5) 施工用配線表と不明機器リストの確認：菊池様確認中	菊池様		
	(6) 配線ラックの使用回路の区分け：施工側で任意に決めてよい。			
	(7) 新設配線ラックの図面：電源盤の配置を含めご承認頂ける。	KEK殿	7/4	
	(8) 電源棟内への資材等仮置の可否：可(指示有れば移動のこと)			
	(9) 電源棟内の車両入場部、資材等仮置場所の養生実施の可否：可(指示有れば移動のこと)			
	(10) 未発注電源盤の高さ：現在寸法の分っている物(2.16m)以下			
	(11) SI、KI電源盤等の外形図とケーブル取合い箇所の分る資料のご支給： 今年度製作のため、図面の近日中の支給は難しい。 →ケーブルラックの計画を提出後、 可否をご判断 頂ける。	日立TS、KEK殿		
	2 その他			
	(1) お盆は電源棟の電子錠が日中「開」。盗難対策を施すこと。	日立TS		
	(2) 着工予定：配線；7/7(月)、据付；7/14(月) →7/4(金)分から定例会議出席(全体工程表、3週間工程表持参)	日立TS		
	(3) ビームラインと電磁石位置のケガキ(KEK殿実施)は7/18までに完了し、前項据付の着工に支障無い。			
	(4) 電磁石アンカー位置ケガキ用テンプレート ・B電磁石用製作のための資料はご支給頂ける。 ・BT-Q電磁石用は三増様よりご貸与頂ける。	飯田様 三増様	6/30	
	(5) 対象電磁石のうちエキスパンションジョイント(Exp. J)を跨ぐものが1台、配管用ピットを跨ぐものが1台ある模様(要確認) →Exp. J部の特殊架台は日立TSが検討すること。	日立TS		
	(6) 高さ基準点の高さが公称値と異なる模様 →確認測量を7月に日立TSが実施すること(期日は別途調整) →確認測量の結果次第では、鉄板による嵩上げが必要となる。 →嵩上げ鉄板とExp. J部特殊架台分の費用追加を申し入れた が 結論には至らず保留とした(仕様外の疑義につき別途協議)	日立TS		
	(7) 配線用「 圧縮端子 」の支給期限：配線表提出後、別途協議する。			
	(8) LINACの7月停止後の管理区域の運用は確定後、ご指示頂ける。	KEK殿		
	(9) KEK殿の物品を破損させた場合は必ず申し出ること。	日立TS		
	3 次回御打合せ ・日時：平成26年7月4日(金) 9:30 ・場所：KEKBコントロール棟会議室 ※以降、定例会議を御打合せの場とする。			
	以上			